

**Konformitätserklärung zu EU-Richtlinie
2011/65
(Restrictions of Hazardous Substances)**

Die RoHS verbietet definitiv die Verwendung von:

- Blei (Pb)
- Cadmium (Cd)
- Quecksilber (Hg)
- Chrom-VI (Cr-VI)
- Polybromierte Biphenyle (PBB)
- Polybromierte Biphenylether (PBBE oder PBDE)
- Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
- Butylbenzylphthalat (BBP)
- Dibutylphthalat (DBP)
- Diisobutylphthalat (DIBP)

Die Andus Electronic GmbH bestätigt, dass alle Leiterplatten mit einer bleifreien Oberfläche (z. B. chem. Zinn, chem. Nickel/Gold, galv. Ni/Gold, HAL bleifrei, Silber, OSP, Kupfer blank) RoHS-konform sind und keine der oben genannten Elemente oder Verbindungen im Rahmen der zulässigen Grenzwerte enthält.

Berlin, 21.01.2019

ANDUS ELECTRONIC GmbH


i. V. Dr. Christoph Lehnberger